

# 英國PDR 紅外線 BGA、SMD 元件拆焊系統

## IR-X410

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 特點

- 採用PDR獨步全世界專利紅外線拆焊技術。
- 全世界唯一使用非接觸式溫度感測器可真實反應零件所承受的溫度。
- 紅外線加熱，突破傳統熱風拆焊機罩住元件加熱，熱衝擊較大缺點。
- 拆焊溫度曲線採斜率設定，加溫曲線與迴焊爐一樣完美，良率幾可達100%。
- 操作容易，經過一天訓練即可完全操作本機
- 無需拆焊治具，本機附F700鏡頭可拆焊25-70mm所有元件。
- 本機配備1200W大型預熱系統，預熱範圍300x320mm。
- 附軟體可與電腦連線，做精準的溫度控制，加熱溫度曲線可儲存，列印或寄電子郵件給客戶。
- 紅外線加熱無熱風流動，不會影響週邊微小元件，可適用所有的元件，尤其是Micro BGA元件。
- 採用CCD及三稜鏡配合XY軸調整，利用上面錫球的影像與下面電路板銅箔的影像重疊來做精準之對位，可完美置放BGA元件於正確位置，確保良率之提升。



獨特紅外線加熱



真空吸取裝置



精密對位系統

### 規格表

鏡頭編號	範圍	鏡頭編號	範圍
F150	4-18 mm	F400	15-35 mm
F200	8-28 mm	F700	25-70 mm